**㈜진우테크 설문조사**

※ 본 설문 자료는 향후 가이드북 및 관련기술 Update 자료를 제공해 드리기 위한 참조자료로만 활용 됩니다.

**(\*) 필수입력사항**

|  |
| --- |
| **<기본정보>** |
| **이름 (\*)** |  |
| **회사 (\*)** |  |
| **부서 (\*)** |  |
| **직함 (\*)** |  |
| **Email (\*)** |  |
| **직통번호 (\*)** |  |
| **핸드폰 (\*)** |  |
| **회사주소(\*) (가이드북 수령지)**  |
|  |

|  |
| --- |
| **<상세내용>** |
| 1. **진우테크를 알게 된 경로 (인터넷, 지인소개, 가이드북, 학회, 전시회, 교육 등) (\*)**
 |
|  |
| 1. **Allied 사용중인 장비(모델명) – 타사의 경우 브랜드/장비명 (\*)**
 |
|  |
| 1. **앞으로 구매 예정인 장비**
 |
|  |
| 1. **현재 가장 많이 다루는 분석 소재 및 시편 전처리 목적**

**(ex/ 금속 – 용접부 관찰, 미세조직 관찰, 세라믹 – 정밀 연마, 전자재료 – Solder ball cross section 등)** |
|  |
| 1. **앞으로 ㈜진우테크의 시편 전처리 교육/기술자료를 받기 원하십니까?**
 |
|  |

**본 설문에 응해 주심에 진심으로 감사 드립니다.**

